

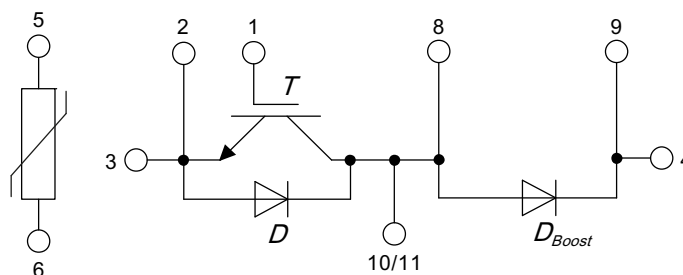
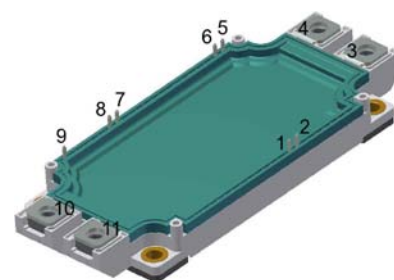
XPT IGBT Module

$$\begin{aligned} V_{CES} &= 1200 \text{ V} \\ I_{C25} &= 360 \text{ A} \\ V_{CE(sat)} &= 1.8 \text{ V} \end{aligned}$$

Boost chopper + free wheeling Diodes + NTC

Part number

MIXA225RF1200TSF



Features / Advantages:

- High level of integration - only one power semiconductor module required for the whole drive
- Rugged XPT design (Xtreme light Punch Through) results in:
 - short circuit rated for 10 μ sec.
 - very low gate charge
 - low EMI
 - square RBSOA @ 3x Ic
- Thin wafer technology combined with the XPT design results in a competitive low $V_{CE(sat)}$
- Temperature sense included
- SONIC™ diode
 - fast and soft reverse recovery
 - low operating forward voltage

Applications:

- Brake for AC motor drives
- Boost chopper
- Switch reluctance drives

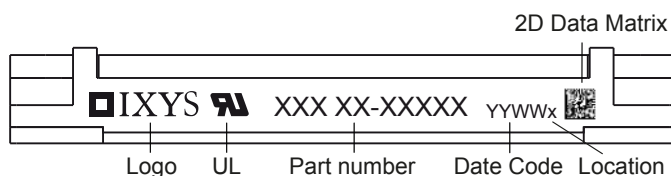
Package: SimBus F

- Industry standard outline
- RoHS compliant
- Soldering pins for PCB mounting
- Height: 17 mm
- Base plate:
 - Copper internally DCB isolated
- Advanced power cycling

IGBT T				Ratings			
Symbol	Definitions	Conditions	min.	typ.	max.	Unit	
V_{CES}	collector emitter voltage	$T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$ to 125°C			1200	V	
V_{GES}	max. DC gate voltage				± 20	V	
V_{GEM}	max. transient gate emitter voltage				± 30	V	
I_{C25}	collector current	$T_C = 25^{\circ}\text{C}$			360	A	
I_{C80}		$T_C = 80^{\circ}\text{C}$			250	A	
P_{tot}	total power dissipation	$T_C = 25^{\circ}\text{C}$			1100	W	
$V_{CE(sat)}$	collector emitter saturation voltage	$I_C = 225\text{ A}; V_{GE} = 15\text{ V}$		1.8 2.1	2.1	V V	
$V_{GE(th)}$	gate emitter threshold voltage	$I_C = 9\text{ mA}; V_{GE} = V_{CE}$	5.4		6.5	V	
I_{CES}	collector emitter leakage current	$V_{CE} = V_{CES}; V_{GE} = 0\text{ V}$		0.3	0.3	mA mA	
I_{GES}	gate emitter leakage current	$V_{GE} = \pm 20\text{ V}; V_{CE} = 0\text{ V}$			1.5	μA	
$Q_{G(on)}$	total gate charge	$V_{CE} = 600\text{ V}; V_{GE} = 15\text{ V}; I_C = 225\text{ A}$		690		nC	
$t_{d(on)}$	turn-on delay time	inductive load $V_{CE} = 600\text{ V}; I_C = 225\text{ A}$ $V_{GE} = \pm 15\text{ V}; R_G = 3.3\ \Omega$	$T_{VJ} = 125^{\circ}\text{C}$	60		ns	
t_r	current rise time			70		ns	
$t_{d(off)}$	turn-off delay time			280		ns	
t_f	current fall time			310		ns	
E_{on}	turn-on energy per pulse			20		mJ	
E_{off}	turn-off energy per pulse			27		mJ	
RBSOA	reverse bias safe operating area	$V_{GE} = \pm 15\text{ V}; R_G = 3.3\ \Omega$	$T_{VJ} = 125^{\circ}\text{C}$				
I_{CM}		$V_{CEmax} = 1200\text{ V}$			500	A	
SCSOA	short circuit safe operating area	$V_{CEmax} = 1200\text{ V}$	$T_{VJ} = 125^{\circ}\text{C}$				
t_{SC}	short circuit duration	$V_{CE} = 900\text{ V}; V_{GE} = \pm 15\text{ V};$			10	μs	
I_{SC}	short circuit current	$R_G = 3.3\ \Omega$; non-repetitive		900		A	
R_{thJC}	thermal resistance junction to case				0.115	K/W	
R_{thCH}	thermal resistance case to heatsink			0.045		K/W	
Diode D_{Boost}							
V_{RRM}	max. repetitive reverse voltage		$T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$		1200	V	
I_{F25}	forward current		$T_C = 25^{\circ}\text{C}$		265	A	
I_{F80}			$T_C = 80^{\circ}\text{C}$		185	A	
V_F	forward voltage	$I_F = 225\text{ A}; V_{GE} = 0\text{ V}$	$T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{VJ} = 125^{\circ}\text{C}$	1.80 1.70	2.10	V V	
I_R	reverse current	$V_R = V_{RRM}$	$T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{VJ} = 125^{\circ}\text{C}$		0.3	mA mA	
Q_{rr}	reverse recovery charge	$V_R = 600\text{ V}$ $-di_F/dt = 3300\text{ A}/\mu\text{s}$ $I_F = 225\text{ A}; V_{GE} = 0\text{ V}$	$T_{VJ} = 125^{\circ}\text{C}$	32		μC	
I_{RM}	max. reverse recovery current			250		A	
t_{rr}	reverse recovery time			340		ns	
E_{rec}	reverse recovery energy			11.7		mJ	
R_{thJC}	thermal resistance junction to case				0.145	K/W	
R_{thCH}	thermal resistance case to heatsink			0.05		K/W	

Diode D				Ratings			
Symbol	Definitions	Conditions		min.	typ.	max.	Unit
V_{RRM}	max. repetitive reverse voltage	$T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$				1200	V
I_{F25}	forward current	$T_C = 25^{\circ}\text{C}$				65	A
I_{F80}		$T_C = 80^{\circ}\text{C}$				45	A
V_F	forward voltage	$I_F = 60\text{ A}; V_{GE} = 0\text{ V}$	$T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{VJ} = 125^{\circ}\text{C}$		2.0 2.0	2.2	V V
I_R	reverse current * not applicable, see Ices value of IGBT T	$V_R = V_{RRM}$	$T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{VJ} = 125^{\circ}\text{C}$		*	*	mA mA
R_{thJC}	thermal resistance junction to case					0.5	K/W
R_{thCH}	thermal resistance case to heatsink				0.2		K/W

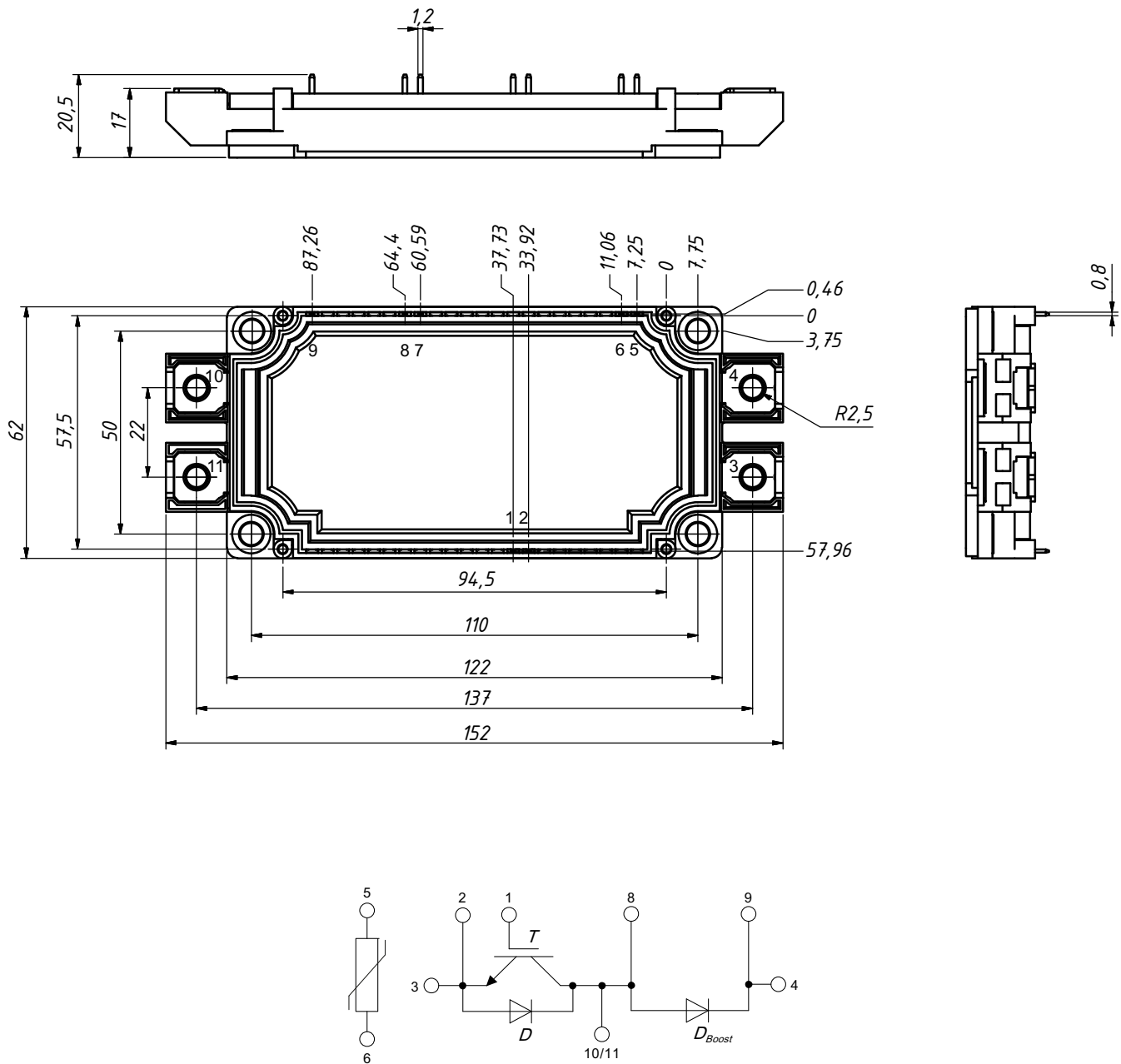
Package SimBus F				Ratings			
Symbol	Definitions	Conditions		min.	typ.	max.	Unit
I _{RMS}	RMS current	per terminal					A
T _{stg}	storage temperature			-40		125	°C
T _{VJM}	virtual junction temperature			-40		150	°C
Weight					350		g
I _{ISOL} ≤ 1 mA; 50/60 Hz						3400	V~
M _D	mounting torque (M5)			3		6	Nm
M _T	terminal torque (M6)			3		6	Nm
d _{Spp/App}	creepage distance on surface / striking distance through air	terminal to terminal		12.7			mm
d _{Spb/Abp}		terminal to backside		10.0			mm
V _{ISOL}	isolation voltage	t = 1 second	50/60 Hz, RMS, I _{ISOL} ≤ 1 mA	3000			V
		t = 1 minute		2500			V
R _{term-chip}	resistance terminal to chip	V = V _{CEsat} + 2x R _{term-chip} ·I _C resp. V = V _F + 2x R·I _F			0.65		mΩ


Part number

M = Module
 I = IGBT
 X = XPT
 A = standard
 225 = Current Rating [A]
 RF = Boost / brake chopper + free wheeling diode
 1200 = Reverse Voltage [V]
 T = NTC
 EH = E3-Pack

Ordering	Part Name	Marking on Product	Delivering Mode	Base Qty	Ordering Code
Standard	MIXA225RF1200TSF	MIXA225RF1200TSF	Box	3	511581

Temperature Sensor NTC			Ratings			
Symbol	Definitions	Conditions	min.	typ.	max.	Unit
R_{25}	resistance	$T_C = 25^{\circ}\text{C}$	4.75	5.0	5.25	k Ω
$B_{25/50}$	temperature coefficient			3375		K

Outlines SimBus F




**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331